

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

03.08.2004

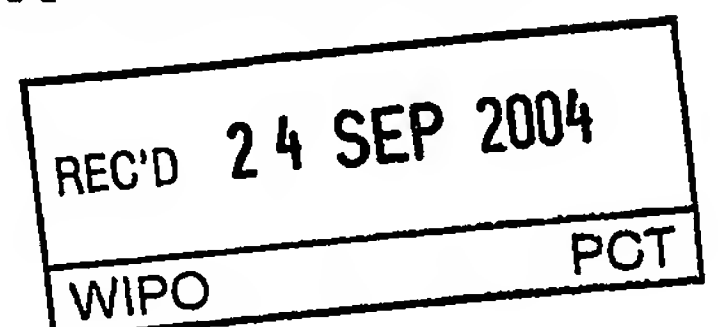
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 9月 4日

出願番号
Application Number: 特願2003-312118
[ST. 10/C]: [JP 2003-312118]

出願人
Applicant(s): 株式会社日鉱マテリアルズ

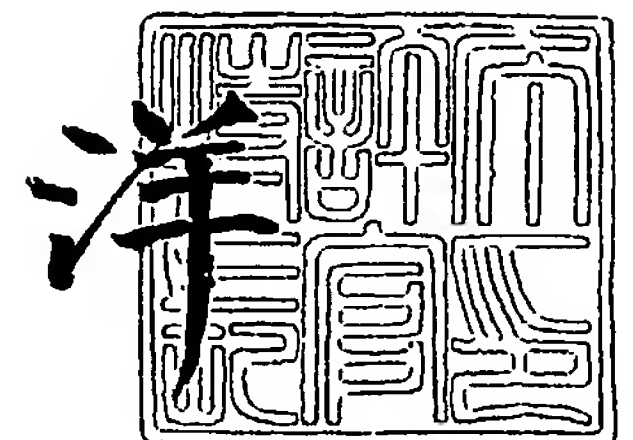


PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 TU150904A1
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 C25C 1/00
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県北茨城市華川町白場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリア
 ルズ磯原工場内
 【氏名】 新藤 裕一郎
【発明者】
 【住所又は居所】 茨城県北茨城市華川町白場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリア
 ルズ磯原工場内
 【氏名】 竹本 幸一
【特許出願人】
 【識別番号】 591007860
 【氏名又は名称】 株式会社日鉱マテリアルズ
【代理人】
 【識別番号】 100093296
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小越 勇
 【電話番号】 0357771662
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 064194
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9907962

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

不純物である A g の含有量が 1 w t p p m 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。

【請求項 2】

A s、S b、B i の半金属元素の不純物がそれぞれ 1 w t p p m 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。

【請求項 3】

A s、S b、B i の半金属元素の不純物がそれぞれ 1 w t p p m 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする請求項 1 記載の高純度硫酸銅。

【請求項 4】

1 μ m 以上の未溶解分残渣が 100 個/L 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。

【請求項 5】

1 μ m 以上の水の未溶解分残渣が 100 個/L 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の高純度硫酸銅。

【請求項 6】

純度が 99.999 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の高純度硫酸銅。

【請求項 7】

粗硫酸銅結晶又は銅メタルを溶解し、これを活性炭処理又は溶媒抽出と活性炭処理を行って再結晶化することを特徴とする高純度硫酸銅の製造方法。

【請求項 8】

粗硫酸銅結晶又は銅メタルを溶解し、これを活性炭処理又は溶媒抽出と活性炭処理を行って再結晶化することを特徴とする請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載の高純度硫酸銅の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】高純度硫酸銅及びその製造方法

【技術分野】

【0 0 0 1】

この発明は、市販の硫酸銅結晶（純度は、例えば 9 5 ～ 9 9 . 9 w t %）を純水又は酸に溶解した後、不純物を取り除く工程を有する高純度硫酸銅の製造方法及びこれによって得られた高純度硫酸銅に関する。出発原料は、硫酸銅結晶ではなく、銅を、硫酸を含有する酸で溶解したもの、あるいはこれらから製造した硫酸銅結晶を使用しても良い。

【背景技術】

【0 0 0 2】

硫酸銅（ Cu_2SO_4 ）は白色の粉末であるが、一般には五水和物（ $\text{Cu}_2\text{SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ）を言い、藍青色の結晶である。

硫酸銅は、電解液、顔料、殺虫剤、防腐剤、媒染剤、電池用材料、医薬などの利用されており、特に半導体装置等の電子部品への電気めっき液として使用される場合には、高純度の硫酸銅が求められている。

一般に市販されている硫酸銅は純度 9 5 ～ 9 9 . 9 w t % レベルのものであり、これをさらに高純度化し、4 N ～ 5 N レベル以上にすることが必要である。

【0 0 0 3】

従来の技術として、電解液から電析させて回収した電解銅粉を原料とし、これを酸に浸漬することにより、Ni を選択的に溶解除去し、濾過後に銅粉を硫酸に溶解させ、結晶させることによって Ni の低い硫酸銅を得る方法が開示されている（例えば、特許文献 1 参照）。

【0 0 0 4】

また、ニッケルを含む硫酸銅を水溶液とし、これを 8 0 ° C 以上に加熱し、このとき分離沈降してくる硫酸銅結晶と回収し、濃縮再結晶させることによって、ニッケルの含有量の少ない硫酸銅を得る技術が開示されている（例えば、特許文献 2 参照）。

【特許文献 1】特開 2 0 0 1 - 1 0 8 1 7 号公報

【特許文献 2】特開 2 0 0 1 - 3 1 4 1 9 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 5】

本発明は、市販の硫酸銅結晶を純水又は酸による溶解と、その後の精製工程により、低コストで不純物を効率的に除去できる高純度硫酸銅の製造方法及びこれによって得られる高純度硫酸銅を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 6】

本発明は、

- 1) 不純物である Ag の含有量が 1 w t p p m 以下であり、9 9 . 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。
- 2) As、Sb、Bi の半金属元素の不純物がそれぞれ 1 w t p p m 以下であり、9 9 . 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。
- 3) As、Sb、Bi の半金属元素の不純物がそれぞれ 1 w t p p m 以下であり、9 9 . 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする上記 1 記載の高純度硫酸銅。
- 4) 1 μm 以上の未溶解分残渣が 1 0 0 個 / L 以下であり、9 9 . 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅。
- 5) 1 μm 以上の水の未溶解分残渣が 1 0 0 個 / L 以下であり、9 9 . 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする上記 1 ～ 3 のいずれかに記載の高純度硫酸銅。
- 6) 純度が 9 9 . 9 9 9 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする上記 1 ～ 5 のいずれかに記載の高純度硫酸銅。
- 7) 粗硫酸銅結晶を溶解し、これを溶媒抽出後活性炭処理して再結晶化することを特徴と

する高純度硫酸銅の製造方法。

8) 粗硫酸銅結晶を溶解し、これを溶媒抽出後活性炭処理して再結晶化することを特徴とする上記 1～6 のいずれかに記載の高純度硫酸銅の製造方法。
を提供する。

【発明の効果】

【0007】

本発明は、市販の純度 95～99.9 wt % レベルの硫酸銅を純水又は酸による溶解と、その後の溶媒抽出及び活性炭処理により、不純物を効率的に除去でき、低コストで高純度硫酸銅の製造できるという優れた効果を有する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

市販されている硫酸銅の分析値の例を表 1 に示す。表 1 に示すように、この硫酸銅には、鉄、ニッケル、コバルト等の遷移金属、Ca、Cr、Al、Si 等の不純物がそれぞれ 0.5～100 wt ppm 程度含有されている。また、Ag、As、Sb、Bi がそれぞれ数 ppm 程度含有されている。

さらに、これら以外にも、数～十数 wt ppm の Na、K などのアルカリ元素、数十 wt ppm の U、Th などの放射性元素の不純物あるいは酸化物等の異物も含有されている。

市販されている銅メタル又は銅スクラップを硫酸で溶解し、硫酸銅として使用することもできるが、このような場合も前記と同様の不純物が混入している。

【0009】

上記のように、特に半導体装置等の電子部品への電気めっき液として使用する場合には、純度 99.99 wt % 以上の高純度の硫酸銅が必要となるが、特に Ag は、めっき皮膜に電着し汚染の原因となる問題があるので、低減する必要がある。

また、As、Sb、Bi の半金属元素の不純物はめっき皮膜に巻き込まれ易く、同様にめっき皮膜汚染の原因となるので、低減させる必要がある。

この他にも有機物、異物等の不純物が混入しているが、これは水への未溶解残渣となり、同様にめっき皮膜汚染の原因となるので、100 個/L 以下に低減させる必要がある。

【0010】

この硫酸銅を、純水又は希硫酸等の酸を使用して室温で溶解し、その後溶媒抽出を行う。さらに活性炭処理して、有機物、異物等の不純物及び Ag 等の貴金属も除去する。有機物、異物等の不純物をろ過し除去する。未溶解の異物等が存在する場合は、ろ布等で除去する。

次に、硫酸銅を溶解した溶液又はろ液を、50～100℃程度の温度に加熱し、蒸発濃縮を行う。蒸発濃縮した後、室温に冷却し、結晶を析出させる。

【0011】

【表 1】

w t p p m

不純物 元 素	原 料	実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例 1
B	1	<0.01	<0.01	<0.01	0.7
N a	13	<0.1	0.7	<0.1	7
M g	0.8	<0.01	<0.01	<0.01	0.5
A l	3.2	<0.1	<0.1	<0.1	1.6
S i	17	0.5	0.7	0.2	8
P	2.3	0.3	<0.1	0.1	1.1
C l	8.5	0.5	0.7	<0.1	3.5
K	3.1	<0.1	0.3	<0.1	1.2
C a	3.5	<0.1	0.8	<0.1	1.0
T i	0.4	<0.01	<0.01	<0.01	0.3
C r	18.1	<0.1	0.9	<0.1	9.5
M n	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
F e	81	<0.1	7.6	<0.1	8.5
C o	3.5	<0.1	0.35	<0.1	1.5
N i	4.3	<0.1	0.43	<0.1	1.2
A g	2.5	<0.01	0.1	<0.01	1.5
A s	4.8	<0.1	0.32	<0.1	3.2
S b	2.4	<0.1	0.15	<0.1	1.3
B i	2.1	<0.1	0.18	<0.1	1.8
T h	0.02	<0.001	0.001	<0.001	0.01
U	0.01	<0.001	0.001	<0.001	0.007
水未溶解 分残渣 (個/L)	150	なし	なし	なし	110

【0 0 1 2】

その後、室温まで冷却し、硫酸銅の結晶を析出させ、これをろ過して青色の高純度硫酸銅を得る。必要に応じて、初期結晶を除去しても良い。

最終ろ過後のろ液は、元の液量の 2 ~ 4 0 w t % とすることが望ましい。これは、未結晶の硫酸銅を含む残液とすることにより、N a、K 等の不純物を結晶中に混入されるのを

防ぐためである。

【0013】

乾燥温度は、 $40 \sim 100^{\circ}\text{C}$ が好ましい。 40°C 未満では、吸着水分を除去する時間がかかり過ぎ、また 100°C を超えると、五水塩の付着水が除去され硫酸銅の形態が変わってくるので、好ましくないからである。以上の工程による精製後の不純物を、同様に表1に示す。

表1に示す各種不純物は、それぞれ1 ppm又は0.1 ppm以下に減少し、4 N～5 Nレベル以上の高純度硫酸銅が得られる。上記本発明の、高純度硫酸銅の製造方法のフローを図1に示す。

【実施例】

【0014】

次に、本発明の実施例について説明する。なお、本実施例はあくまで一例であり、この例に制限されるものではない。すなわち、本発明の技術思想の範囲内で、実施例以外の態様あるいは変形を全て包含するものである。

【0015】

(実施例1)

表1に示す不純物を含有する市販の99.9 wt %レベルの硫酸銅結晶 ($\text{Cu}_2\text{SO}_4 - 5\text{H}_2\text{O}$) 250 gを希硫酸1000 mlに、室温で溶解した。

次に、これをD2EHPAで溶媒抽出した。これをさらに活性炭処理して有機物及びAg等の不純物、異物を除去した。その後 900°C 以上に加熱し、水を所定量蒸発させた。700 ml程度から結晶が出始め、200 mlで終了した。

【0016】

次いで、これを室温まで冷却し、精製硫酸銅結晶を析出させ、これをろ過した。蒸発を極端に強めた場合、精製硫酸銅の中にNaやK等の不純物が混入する危険性があるので、途中で蒸発を停止し、残液とした。

この高純度硫酸銅を再度溶解した場合の $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上のろ過による水未溶解分残渣はなかった。この結果を、表1に示す。

【0017】

この表1に示す通り、表1に示す各種不純物は、それぞれ1 wt ppm又は0.1 wt ppm以下に減少し、4 N～5 Nレベル以上の高純度硫酸銅が得られた。本発明の実施例1に示す過工程により、著しい純度向上が確認できた。

これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきにおいて、特にきらわれる不純物であり、これらの不純物の低減化は極めて有効である。

【0018】

(実施例2)

実施例1と同様の原料を使用し、溶媒抽出を行わず実施例1の活性炭処理のみとその後の同様の処理を行った。その結果を、表1に示す。

この表1に示す通り実施例1よりはやや劣るが、Feのみ7.6 wt ppmで、他の不純物は1 wt ppm又は0.1 wt ppm以下に減少し、4 N～5 Nレベル以上の高純度硫酸銅が得られた。また、この高純度硫酸銅を再度溶解した場合の $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上のろ過による水未溶解分残渣はなかった。

本発明の実施例2に示す過工程により、著しい純度向上が確認できた。これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきにおいて、特にきらわれる不純物であり、これらの不純物の低減化は有効である。

【0019】

(実施例3)

実施例1と同様の純度レベルの銅スクラップ原料を使用し、実施例1と同様の処理を行った。その結果を、表1に示す。

この表1に示す通り、不純物は1 wt ppm又は0.1 wt ppm以下に減少し、4 N～5 Nレベル以上の高純度硫酸銅が得られた。また、この高純度硫酸銅を再度溶解した場

合の $1\ \mu\text{m}$ 以上のろ過による水未溶解分残渣はなかった。

本発明の実施例 3 に示す過工程により、著しい純度向上が確認できた。これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきにおいて、特にきらわれる不純物であり、これらの不純物の低減化は極めて有効である。

【0 0 2 0】

(比較例 1)

実施例 1 と同様の原料を使用し、溶媒抽出と活性炭処理せずに、実施例 1 と同様の工程で再結晶化を行った。その結果を、表 1 に示す。

この表 1 に示す通り、不純物の低減化は殆ど達成されず、また、この高純度硫酸銅を再度溶解した場合の $1\ \mu\text{m}$ 以上のろ過による水未溶解分残渣が $110\ \text{個/L}$ になった。

比較例では純度向上が達成できず、これらの不純物は、半導体装置等を製造する場合の回路又は配線等への銅めっきにおいて、特にきらわれる不純物が多量に存在するという問題を生じるものであった。

【産業上の利用可能性】

【0 0 2 1】

本発明は、市販の純度 $95 \sim 99.9\ \text{wt}\%$ レベルの硫酸銅を純水又は酸による溶解と、溶媒抽出、活性炭処理により、不純物を効率的に除去でき、低コストで高純度硫酸銅の製造できるという優れた効果を有し、電解液、顔料、殺虫剤、防腐剤、媒染剤、電池用材料、医薬など、さらには半導体装置等の電子部品への電気めっき液として極めて有用である。

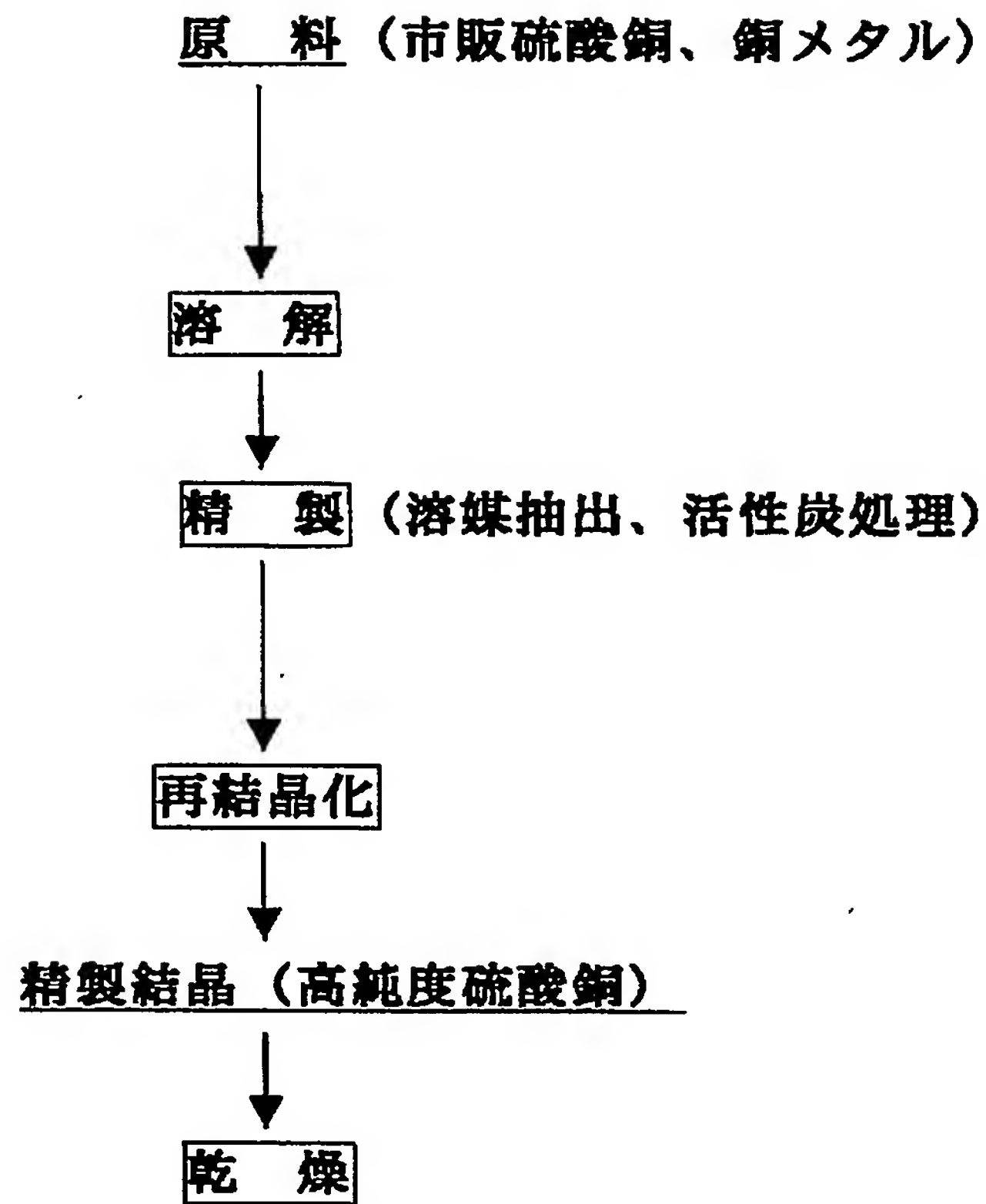
【図面の簡単な説明】

【0 0 2 2】

【図 1】高純度硫酸銅の製造方法のフローを示す図である。

【書類名】 図面
【図 1】

図 1



【書類名】 要約書

【要約書】

【課題】 市販の硫酸銅結晶を純水又は酸による溶解と、その後の精製工程により、低コストで不純物を効率的に除去できる高純度硫酸銅の製造方法及びこれによって得られる高純度硫酸銅を提供することを目的とする。

【解決手段】 不純物である A g の含有量が 1 w t p p m 以下であり、99.99 w t % 以上の純度を備えていることを特徴とする高純度硫酸銅及び粗硫酸銅結晶又は銅メタルを溶解し、これを活性炭処理又は溶媒抽出と活性炭処理を行って再結晶化することを特徴とする高純度硫酸銅の製造方法。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 3 1 2 1 1 8
受付番号	5 0 3 0 1 4 6 5 0 5 6
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 5 年 9 月 5 日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 9月 4日
-------	-------------

特願 2 0 0 3 - 3 1 2 1 1 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 9 1 0 0 7 8 6 0]

1. 変更年月日	1 9 9 9 年 8 月 2 日
[変更理由]	名称変更
住 所	東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
氏 名	株式会社日鉱マテリアルズ